

中国无线芯片行业市场发展分析及发展趋势与投资前景研究报告(2024-2029版)

报告简介

现阶段，WiFi技术仍主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等传统消费级电子终端设备，WiFi芯片市场与消费级电子终端市场密切相连。近5年来，消费级电子终端设备市场规模呈现下滑趋势，以手机为例，中国手机出货量在2016年达到近5年来的顶峰，而2017-

2019年，中国手机出货量逐年下滑，对WiFi芯片市场造成不利影响。按芯片销售额进行计算，中国WiFi芯片市场规模从2015年的172.9亿元下滑至2019年的168.0亿元。近两年来，智能家居、智慧城市等物联网领域对WiFi芯片产品需求愈发提升，中国WiFi芯片出货量有所回升。

无线芯片企业制造主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海和中西部区域，其中珠江三角洲区域企业数量为64家，销售额占比22.10%，长江三角洲数量为124家，销售额占比42.9%，京津环渤海企业数量53家，销售额占比53家，中西部企业数量为48家，销售额占比16.60%。

无线芯片主要应用领域仍是移动通信设备市场，而以手机、平板为首的移动通信设备行业整体市场规模增速趋缓，导致无线芯片整体规模增速趋缓。当前物联网芯片领域整体市场规模仍较小，且细分行业众多，细分行业之间技术壁垒较高，各领域产品技术迭代较快，行业内将呈现长期激烈竞争的局面。

随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，未来行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，一部分生产工艺技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额，这必定要求无线芯片性能更加精细化、智能化等。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国无线芯片市场进行了分析研究。报告在总结中国无线芯片行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国无线芯片行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为无线芯片企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 无线芯片行业国内外发展概述 1

第一节 全球无线芯片行业发展概况 1

一、全球无线芯片行业发展现状 1

二、主要国家和地区发展状况 1

三、全球无线芯片行业发展趋势 4

| | |
|------------------------------|----|
| 第二节 中国无线芯片行业发展概况 | 4 |
| 一、中国无线芯片行业发展现状 | 4 |
| 二、中国无线芯片行业发展中存在的问题 | 4 |
| 第二章 2019-2023年中国无线芯片行业发展环境分析 | 6 |
| 第一节 宏观经济环境 | 6 |
| 第二节 国际贸易环境 | 11 |
| 第三节 宏观政策环境 | 12 |
| 第四节 无线芯片行业政策环境 | 15 |
| 第五节 无线芯片行业技术环境 | 22 |
| 第三章 无线芯片行业市场分析 | 23 |
| 第一节 市场规模 | 23 |
| 一、2019-2023年无线芯片行业市场规模及增速 | 23 |
| 二、无线芯片行业市场饱和度 | 23 |
| 三、影响无线芯片行业市场规模的因素 | 24 |
| 四、2024-2029年无线芯片行业市场规模及增速预测 | 24 |
| 第二节 市场结构 | 25 |
| 第三节 市场特点 | 26 |
| 一、无线芯片行业所处生命周期 | 26 |
| 二、技术变革与行业革新对无线芯片行业的影响 | 27 |
| 三、差异化分析 | 28 |
| 第四章 区域市场分析 | 29 |
| 第一节 区域市场分布状况 | 29 |
| 第二节 重点区域市场需求分析 | 29 |
| 第三节 区域市场需求变化趋势 | 29 |

第五章 无线芯片行业分析 30

第一节 产能产量分析 30

- 一、2019-2023年无线芯片行业总量 30
- 二、2019-2023年无线芯片行业产能 30
- 三、影响无线芯片行业产能产量的因素 31
- 四、2024-2029年无线芯片行业总量预测 33

第二节 区域生产分析 33

- 一、无线芯片企业区域分布情况 33
- 二、重点省市无线芯片行业状况 34
- 三、行业供需平衡分析 34
 - 1.行业供需平衡现状 34
 - 2.影响无线芯片行业供需平衡的因素 34
 - 3.无线芯片行业供需平衡趋势预测 35

第六章 细分行业分析 36

第一节 主要无线芯片细分行业 36

第二节 细分行业发展趋势 36

第七章 无线芯片行业竞争分析 37

第一节 重点无线芯片企业市场份额 37

第二节 无线芯片行业市场集中度 37

第三节 行业竞争群组 37

第四节 潜在进入者 37

第五节 替代品威胁 38

第六节 供应商议价能力 40

第七节 下游用户议价能力 40

| | |
|-----------------------|----|
| 第八章 无线芯片行业产品价格分析 | 42 |
| 第一节 无线芯片产品价格特征 | 42 |
| 第二节 国内无线芯片产品当前市场价格评述 | 42 |
| 第三节 影响国内市场无线芯片产品价格的因素 | 42 |
| 第四节 主流厂商无线芯片产品价位及价格策略 | 43 |
| 第五节 无线芯片产品未来价格变化趋势 | 47 |
| 第九章 下游用户分析 | 48 |
| 第一节 用户结构 | 48 |
| 第二节 用户需求特征及需求趋势 | 48 |
| 第十章 替代品分析 | 49 |
| 第一节 替代品种类 | 49 |
| 第二节 替代品对无线芯片行业的影响 | 49 |
| 第十一章 互补品分析 | 50 |
| 第一节 互补品种类 | 50 |
| 第二节 互补品对无线芯片行业的影响 | 50 |
| 第三节 互补品发展趋势 | 50 |
| 第十二章 无线芯片行业主导驱动因素分析 | 52 |
| 第一节 国家政策导向 | 52 |
| 第二节 关联行业发展 | 52 |
| 第三节 行业技术发展 | 52 |
| 第四节 行业竞争状况 | 53 |
| 第五节 社会需求的变化 | 53 |
| 第十三章 无线芯片行业渠道分析 | 54 |
| 第一节 无线芯片产品主流渠道形式 | 54 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第二节 行业销售渠道变化趋势 | 54 |
| 第十四章 行业盈利能力分析 | 55 |
| 第一节 2019-2023年无线芯片行业销售毛利率 | 55 |
| 第二节 2019-2023年无线芯片行业销售利润率 | 55 |
| 第三节 2019-2023年无线芯片行业总资产利润率 | 56 |
| 第四节 2019-2023年无线芯片行业净资产利润率 | 57 |
| 第五节 2019-2023年无线芯片行业产值利税率 | 57 |
| 第六节 2024-2029年无线芯片行业盈利能力预测 | 58 |
| 第十五章 行业成长性分析 | 59 |
| 第一节 2019-2023年无线芯片行业销售收入增长分析 | 59 |
| 第二节 2019-2023年无线芯片行业总资产增长分析 | 59 |
| 第三节 2019-2023年无线芯片行业固定资产增长分析 | 60 |
| 第四节 2019-2023年无线芯片行业净资产增长分析 | 61 |
| 第五节 2019-2023年无线芯片行业利润增长分析 | 61 |
| 第六节 2024-2029年无线芯片行业增长预测 | 62 |
| 第十六章 行业偿债能力分析 | 63 |
| 第一节 2019-2023年无线芯片行业资产负债率分析 | 63 |
| 第二节 2019-2023年无线芯片行业速动比率分析 | 63 |
| 第三节 2019-2023年无线芯片行业流动比率分析 | 64 |
| 第四节 2019-2023年无线芯片行业利息保障倍数分析 | 65 |
| 第五节 2024-2029年无线芯片行业偿债能力预测 | 65 |
| 第十七章 行业营运能力分析 | 66 |
| 第一节 2019-2023年无线芯片行业总资产周转率分析 | 66 |
| 第二节 2019-2023年无线芯片行业净资产周转率分析 | 66 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 第三节 2019-2023年无线芯片行业应收账款周转率分析 | 67 |
| 第四节 2019-2023年无线芯片行业存货周转率分析 | 67 |
| 第五节 2024-2029年无线芯片行业营运能力预测 | 68 |
| 第十八章 无线芯片行业重点企业分析（3-10家）企业均分 | 69 |
| 第一节 微软公司 | 69 |
| 一、企业简介 | 69 |
| 二、无线芯片产品特点及市场表现 | 69 |
| 三、生产状况 | 70 |
| 四、销售及渠道 | 70 |
| 第二节 英特尔 | 71 |
| 一、企业简介 | 71 |
| 二、无线芯片产品特点及市场表现 | 72 |
| 三、生产状况 | 73 |
| 四、销售及渠道 | 73 |
| 第三节 博通公司 | 74 |
| 一、企业简介 | 74 |
| 二、无线芯片产品特点及市场表现 | 74 |
| 三、生产状况 | 74 |
| 四、销售及渠道 | 75 |
| 第四节 高通 | 75 |
| 一、企业简介 | 75 |
| 二、无线芯片产品特点及市场表现 | 76 |
| 三、生产状况 | 76 |
| 四、销售及渠道 | 77 |

第五节 美满电子科技有限公司 77

一、企业简介 77

二、无线芯片产品特点及市场表现 77

三、生产状况 78

四、销售及渠道 78

第六节 乐鑫信息科技股份有限公司 78

一、企业简介 78

二、无线芯片产品特点及市场表现 80

三、生产状况 80

四、销售及渠道 82

第七节 珠海全志科技股份有限公司 82

一、企业简介 82

二、无线芯片产品特点及市场表现 83

三、生产状况 85

四、销售及渠道 86

第八节 新岸线公司 86

一、企业简介 86

二、无线芯片产品特点及市场表现 86

三、生产状况 87

四、销售及渠道 87

第九节 博通集成电路(上海)股份有限公司 87

一、企业简介 87

二、无线芯片产品特点及市场表现 88

三、生产状况 89

四、销售及渠道 89

第十节 瑞芯微电子股份有限公司 90

一、企业简介 90

二、无线芯片产品特点及市场表现 90

三、生产状况 92

四、销售及渠道 93

第十九章 无线芯片行业风险分析 94

第一节 无线芯片行业环境风险 94

一、国际经济环境风险 94

二、汇率风险 94

三、宏观经济风险 95

四、经营风险 100

五、区域经济变化风险 102

第二节 产业链上下游及各关联产业风险 105

第三节 无线芯片行业政策风险 106

第四节 无线芯片行业市场风险 107

一、市场供需风险 107

二、价格风险 108

三、竞争风险 109

第二十章 有关建议 110

第一节 无线芯片行业发展前景预测 110

一、用户需求变化预测 110

二、竞争格局发展预测 110

三、渠道发展变化预测 110

四、行业总体发展前景及市场机会分析 111

第二节 无线芯片企业营销策略 111

一、价格策略 111

二、渠道建设与管理策略 111

三、促销策略 111

四、服务策略 112

五、品牌策略 112

第三节 无线芯片企业投资机会 112

一、子行业投资机会 112

二、区域市场投资机会 113

三、产业链投资机会 113

附录 114

附录一：《国民经济和社会发展第十四个五年规划》 114

附录二：《信息产业发展指南》 137

附录三：《国家信息化发展战略纲要》 156

附录四：《国家集成电路产业发展推进纲要》 173

附录五：《中国制造2025》 178

附录六：《新材料发展指南》 200

图表目录

图表：2019-2023年中国无线wifi芯片行业市场规模情况分析 23

图表：2024-2029年无线wifi芯片行业市场规模预测 24

图表：生命周期各发展阶段的影响 27

图表：2019-2023年中国无线芯片行业出货总量 30

图表：2019-2023年无线芯片行业产能 30

- 图表：2024-2029年无线芯片行业出货总量预测 33
- 图表：2019-2023年无线芯片行业销售毛利率 55
- 图表：2019-2023年无线芯片行业销售利润率 56
- 图表：2019-2023年无线芯片行业总资产利润率 56
- 图表：2019-2023年无线芯片行业净资产利润率 57
- 图表：2019-2023年无线芯片行业产值利税率 58
- 图表：2019-2023年无线芯片行业销售收入增长情况 59
- 图表：2019-2023年无线芯片行业总资产增长率 60
- 图表：2019-2023年无线芯片行业固定资产增长率 60
- 图表：2019-2023年无线芯片行业净资产增长 61
- 图表：2019-2023年无线芯片行业净利润增长 62
- 图表：2019-2023年无线芯片行业资产负债率 63
- 图表：2019-2023年无线芯片行业速动比率 64
- 图表：2019-2023年无线芯片行业流动比率 65
- 图表：2019-2023年无线芯片行业利息保障倍数 65
- 图表：2019-2023年无线芯片行业总资产周转率 66
- 图表：2019-2023年无线芯片行业净资产周转率 67
- 图表：2019-2023年无线芯片行业应收账款周转天数 67
- 图表：2019-2023年无线芯片行业存货周转天数 68
- 图表：英特尔无线芯片产品特点 72
- 图表：乐鑫信息科技股份有限公司芯片库存量 82
- 图表：珠海全志科技股份有限公司芯片业务状况 85
- 图表：博通集成电路(上海)股份有限公司无线芯片状况 89
- 图表：瑞芯微电子股份有限公司无线芯片状况 92

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Emai : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20210730/220157.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)